

科技部 函

地址：臺北市和平東路2段106號

聯絡人：郭廷洋

聯絡電話：02-2737-7465

傳真：02-2737-7675

電子郵件：tykuo@most.gov.tw

受文者：銘傳大學

發文日期：中華民國110年11月23日

發文字號：科部自字第1100069934號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：附件1、如文

主旨：本部公開徵求111年度「尖端晶體材料開發及製作計畫」，自即日起受理申請，請於111年1月25日（含當日）前函送本部，逾期不予受理，請查照轉知。

說明：

- 一、旨揭計畫依本部補助專題研究計畫作業要點規定辦理，申請機構及計畫主持人務必先行詳閱本計畫徵求公告說明。
- 二、本計畫徵求公告詳閱附件，或至本部網站「動態資訊」之「計畫徵求專區」或自然司公告網頁下載。
- 三、本計畫之執行期程自111月8月1日開始，計畫性質為專案型研究計畫，未獲補助案件恕不受理申覆。
- 四、相關計畫內容疑問，請洽本部自然司，電話：(02) 2737-7465。有關係統操作問題，請洽本部資訊處服務專線，電話：0800-212-058，(02) 2737-7590、7591、7592。

正本：專題研究計畫受補助單位（共303單位）

副本：本部綜合規劃司

部長吳政忠

【簽辦紀錄 - NO. 266582】

秘書處-外文處理者, 藍淑貞 (2021-11-24 08:52, 附件異動)

秘書處-登記桌, 賴數淑 (2021-11-24 14:10, 分文)

研究發展處-登記桌, 徐佩徽 (2021-11-24 15:00, 分文)

研究發展處-研究暨評量組-一般職員, 李心怡 (2021-11-24 16:15, 陳核): 一、本計畫申請, 意者請詳閱徵求公告計畫重點說明, 於111年1月18日(星期二)中午12時前於線上提出申請, 並致電研發處(分機2651)確認, 以利彙整辦理。

二、擬呈核後公告。

研究發展處-研究暨評量組-組長, 李孟真 (2021-11-24 17:19, 陳核): 敬呈

研究發展處-代理處長, 黃博俊 (2021-11-24 17:41, 陳核): 敬呈

秘書處-登記桌, 賴數淑 (2021-11-24 17:53, 陳核)

秘書處-秘書長, 樊中原 (待處理)